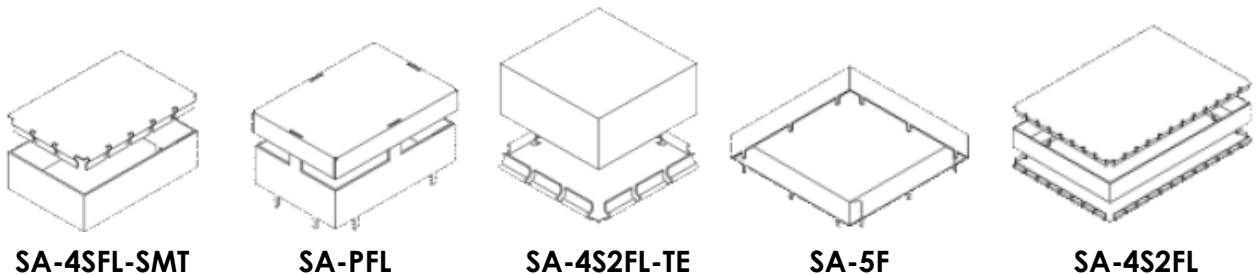


## Abschirmgehäuse für Leiterplatten

Die Schirmgehäuse bestehen aus einem Zaun aus 0,4 mm Kupfer und einem oder zwei Deckel aus 0,4 mm Messing. Die Oberfläche ist glänzend verzinkt, die

Deckel sind zusätzlich mit einer 1 – 3 µ Nickelgrundierung versehen. Dadurch sind sie sehr gut lötlbar und für den Einbau auf Platinen geeignet.

**Folgende Varianten sind möglich:**



Typ	Typ-Beschreibung
SA-4SFL	Zaun und Deckel mit Federkontakten
SA-4SFL-SMT	Zaun und Deckel mit Federkontakten für SMT-Montage
SA-4PFL	Zaun mit glatt gefaltetem Deckel
SA-5F	Rechteckgehäuse gefaltet und punktgelötet
SA-5F-SMT	Rechteckgehäuse für SMT-Montage
SF-5B	Rechteckgehäuse ungefaltet
SA-4SFL-TE	Rechteckgehäuse und Deckel mit Federkontakten
SA-4S2FL	Rechteckzaun und 2 Deckel mit Federkontakten



### Standard Größen (mm)

20x20x10	30x20x2,5	50x25x5	75x50x15	75x75x5	125x75x15
20x20x5	30x30x10	50x25x2,5	75x50x10	100x50x15	125x75x10
20x20x2,5	30x30x5	50x50x10	75x50x5	100x50x10	
30x20x10	30x30x2,5	50x50x5	75x75x15	100x50x5	
30x20x5	50x25x10	50x50x2,5	75x75x10	125x75x25	

### Mikrowellenabsorber

Die Schirmgehäuse können für Frequenzen über 1 GHz auch sehr gut mit Flachabsorbieren kombiniert werden.

© 2024.01 / D.Bl. 4910

Seite 1 von 1

Obwohl wir davon ausgehen, dass die Informationen in diesem Datenblatt den Tatsachen entsprechen, dürfen diese weder als Garantiedaten verstanden werden, für welche die Firma Emc-Technik & Consulting GmbH die gesetzliche Haftung übernimmt, noch als Erlaubnis oder Empfehlung, jedwede patentierte Erfindung ohne entsprechende Lizenz anzuwenden. Die Wahrheitsfindung obliegt dem Anwender. Technische Änderungen bei gleicher oder verbesserter Funktion vorbehalten.